

大阪技術研ベテラン研究員による、役立つ！ものづくり基盤技術・交流セミナー（第 5 回）

ダイヤモンドライクカーボン（DLC）コーティング

～DLC 膜の端から端まで全部お話しします～

主催：MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）、地方独立行政法人大阪産業技術研究所
 協力：ドライコーティング研究会、（一社）日本真空学会関西支部

開催日 平成30年 **2/28（水）**
 時間 **18:30～20:00**（セミナー） **20:00～21:00**（交流会）
 場所 **クリエイション・コア東大阪** 北館3階 309号室
 東大阪市荒本北1-4-17（近鉄けいはんな線「荒本駅」下車5分）



講師： 経営企画部 部長 三浦 健一

DLC 膜は、摩擦特性、耐摩耗性、ガスバリア性、生体親和性などに優れることから、広く注目を集めているドライコーティング膜です。今日では、自動車など各種機械部品をはじめ、工具、金型、ペットボトル、さらには、生体材料など、多岐にわたる分野において適用が進められています。

本セミナーでは、DLC 膜について全く知識のない方でもご理解いただけるよう、定義、分類、成膜法などの基礎的な内容から解説させていただきます。そして、応用編として、DLC 膜の代表的な適用事例、国際標準化や研究開発の動向、地方公設試による取り組みなどをご紹介します。DLC 膜のほぼ端から端までをお話させていただきますので、みなさまのご参加をお待ちしております。

講演は、基礎的な内容から最近の話題までお話ししますので、企業の製造現場の方、研究開発、営業技術、経営者に至るまで、幅広い方を対象としています。講師は交流会にも参加しますので人的ネットワークづくりにもお役立て下さい。

参加費無料（交流会は 1,000 円）

定員 30 名（先着順）

ものづくり中小企業、支援機関

お申込み

「インターネット」または「FAX（下記の申込書に記載）」

※インターネットは、問合せ先のホームページにアクセスしてください。

お問合せ先

ものづくりビジネスセンター大阪（小川・磯） TEL：06（6748）1052

CHECK!

MOBIO
<http://www.m-osaka.com>

検索

から「MOBIO Cafe 開催案内」をご覧ください。

参加申込書

FAX 06-6748-1062 ※お一人ずつお申し込みください。切り取らずこのまま FAX して下さい。

参加者氏名	企業名 部署・役職	
電話番号	FAX 番号	
E-Mail		
住所	〒	
交流会	<input type="checkbox"/> 参加する <input type="checkbox"/> 参加しない	

※ 交流会は 20:00 より、南館 2 階テラスにて立食・軽食スタイルで開催します。（会費 1,000 円）

※ 本講習会参加申込みにかかる個人情報、主催者間で共有させていただきます。また、本申込書にご記入いただいた情報は、本講習会の参加者集計、その他催事情報提供などの案内を行う目的のみに使用します。